

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

# 关于公司临时债委会补充协议期限届满暨后续进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要事项：

● 原临时债委会有效期已于 2026 年 5 月 7 日届满，为持续防范和化解公司及其关联企业的债务风险，维护全体金融机构债权人合法权益，经临时债委会全体成员单位表决通过，决定将临时债委会延期 6 个月，有效期至 2026 年 11 月 7 日。截至目前，相关的《临时债委会协议》补充协议正在签署过程中，具体以最终签署的补充协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、临时债委会基本情况

2025 年 3 月份以来，公司部分银行贷款及票据已出现逾期情况，在当地政府的组织下，公司已经与各相关银行召开多次协调沟通会议，并达成了临时债委会方案（征求意见稿），各银行就公司融资将通过政府转贷资金转贷、借新还旧、展期等方式予以周转。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。国泰海通证券股份有限公司出具《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的核查意见》。

2025 年 5 月，各方已制定临时债委会方案，债权银行已成立“临时债委会”，各银行将通过政府转贷资金，以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金。逾期贷款得到续贷、转贷，公司债务压力有所缓解。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2025年11月，临时债委会召开了临时债委会工作会议，各债权人于会议中现场表决，同意临时债委会继续存续。本次临时债委会延续6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日。具体内容详见公司于2025年11月26日披露的《关于未能按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的进展公告》（公告编号：2025-089）。

根据公司与临时债委会签订的补充协议，原临时债委会已延期6个月至2026年5月7日，该补充协议为《临时债委会协议》之延续，根据《临时债委会协议》补充协议特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于签署《临时债委会协议》补充协议的公告》（公告编号：2025-093）。

截至目前，临时债委会补充协议期限届满。

## 二、后续进展情况

近日，为持续防范和化解公司及其关联企业的债务风险，维护全体金融机构债权人合法权益，经临时债委会全体成员单位表决通过，决定将临时债委会延期6个月，有效期至2026年11月7日。截至目前，《临时债委会协议》补充协议尚未正式签署完毕，具体以最终签署的补充协议为准。

## 三、风险提示

截至目前，《临时债委会协议》补充协议正在签署过程中，具体以最终签署的补充协议为准。根据前期《临时债委会协议》补充协议特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年5月9日